



技术要求

- ▲表面处理
 1. 端子: 铜合金, 底层镀镍, 接触区表面镀金, 压接区域镀雾锡,
 2. 塑件材料: PBT, 阻燃UL94V-0
- ▲电气性能
 1. 接触电阻 $\leq 20m\Omega$ (max)
 2. 额定电流: 1.0A
 3. 额定电压: 500V AC
 4. 绝缘电阻: $10^8 M\Omega$ (min)
 5. 耐电压: 750V/AC
- ▲工作温度及湿度: $-55^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$ / 5~95%RH
- ▲存储温度及湿度: $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ / 5~85%RH
- 其余详见规格书

* 重点尺寸	名称: 2mm-11-C型55芯PCB压接带式母端	视角:	比例: 1:1	版次: A0
() 参考尺寸	型号: HMFCS5002412B	单位: mm	缩水:	页次: 1/1
未注尺寸公差	图号:	客户型号或物料编码:		
0 PCB ±	批准:			
1 PCB ±0.2	审核:			
2 PCB ±0.2	设计:			
3 PCB ±0.2				

吸塑盘	更改内容	日期	批准
包装	序号		